### 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭59—227200

60Int. Cl.3 H 05 K 13/04 B 23 P 21/00

識別記号

庁内整理番号 6616-5F 7173-3C **63公開 昭和59年(1984)12月20日** 発明の数 1

審査請求 未請求

(全 6 頁)

⊗ラジアルテーピング部品の挿入方法

②特

昭58-102067

20出

昭58(1983)6月7日

の発 明 者 藤田隆之

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

明 個発 者

茂原宏敏

門真市大字門真1006番地松下電

器產業株式会社内

明 ⑫発

根岸重節

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 森藤豊

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 京谷髙義 者

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 門田昌三

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

の出 顧 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

09代 理 弁理士 中尾敏男 外1名

1、発明の名称

ラジアルテーピング部品の挿入方法

2、特許請求の節囲

ラジアルテーピングされた電子部品のリード線 をとからせて切断し、基板の挿入孔を通して突出 したガイドピンの先端に設けられた凹部に、上記 電子部品のリード線の先端をはめとみ、上記電子 部品に上記ガイドピンの方向への力を加え、上記 基板の挿入孔に上記電子部品のリード線を挿入す るラジアルテーピング部品の挿入方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、各種電子機器に設けるプリント基板 に 実装される ラジアルテーピング 部品の挿入方法 に関するものである。

従来例の構成とその問題点

まず従来のラジアルテーピング部品の挿入方法 について図面とともに説明する。

第1 図に示すよりにラジアルテーピング部品1

は、台紙サープ2と粘着テープ3とによって電子 部品4の同一方向に並ぶ2本のリード馥5が一定 の間隔をもって保持されている。なお図において 6 は台紙テープ2と粘着テープ3とを打抜いて設 けられた送り孔であり、ラジアルテーピング部品 1 は送り孔のに挿入装置の送り凸部(図示しない) がはまり込んで随時送られていく。そして送られ たラジアルテーピング部品1は、第2図に示すよ うに、エアシリンダなどの外部動力によって矢印 A方向に摺動する先端L字形状の突片でを有する 平カッタ8と、水平方向に配置されB方向に摺動 するりードカッタ日とによってリード練5が切断 される。また平カッタ8と、垂直方向に配置され C方向に摺動するテープカッタ10とによってテ ーピング電子部品1の台紙テープ2と粘着テープ (図示しない)とが切断される。上記平カッタ8 内にはシリンダ11、ピストン12、圧縮ばね13 を組込み、平カッタBのエア入口14からエアを 供給するとピストン12が圧縮ばね13を興縮す . るように摺動して、ピストン12と一体に設けた

#### 社園電59-227200(2)

ロッド15を平カッタ8の切断面より突出させ、 台紙テープ2を押えエアの供給を遮断すると圧縮 ばね13の弾縮力でピストン12が逆方向に摺動 してロッド15を平カッタ8の切断面より引込ま せるように構成され、この切断面部に間歇的に送 られるテーピング電子部品1をリード練5と台紙 テープ2および粘着テープ3を同時に切断する。

リード線 5 を切断された電子部品 4 は、第3図(a)~(c) に示すようにリード像 5 の先端をほぼ平担にして残される。

 そしてガイドピン23の先端は、リード線案内板 17の案内孔18に下方から挿入され第6図に示すように、リード線 50中央で接触する。 がイドピン23の先端に位いて接触でで接触ができる。 がイドピン23の先端に位いるの中央で接触の径とでも り、リード線 5の先端は凹部24に挿入される。 リード線 5の光端は凹部24に挿入の孔18 を分割する面によって分解するリード線案下方に は外され、電子部品4はガイドピン23と押枠25 とによって挟持された状態で下方に進み、リード線 をは基板200挿入21に挿入される。

しかし、このようなテービング電子部品の挿入方法をとる場合、ガイドビン23の先端にはリード線5の先端をはめ込む凹部24を設ける必要があり、ガイドビン23の外径をリード線5の外径よりも大きくする必要がある。そのためガイドビン23を通す基板20の挿入孔21は、リード線5の外径よりも相当大きなものとなり、リード線

5 を挿入孔21 に挿入した際、大きな隙間が生じ、 はんだ付けの不良が起り易いという問題があった。 また挿入孔21 が大きくなるためそのまわりの導 電パターンも大きくする必要があり、その結果、 基板の実装密度が低下するという問題があった。 発明の目的

上記欠点に鑑み本発明はラジアルテービングされた電子部品のリード線と呼ば同じ直径の挿入孔を有する基板を 使用することができ、しかも基板の実装密度が向上するラジアルテーピング部品の挿入方法を提供するものである。

#### 発明の構成

リード線がとがっていることにより、ガイドピ

ンの凹部はリード酸の外径より小さいものとする ことができ、その結果ガイドピンおよび基板の挿 入孔を小さなものとすることができる。

#### 実施例の説明

以下本発明の一実施例におけるラジアルテーピング部品の挿入方法を図面を参照しながら説明する。

まず第8図に示すように、送り孔28を散けた 台紙テーブ27と粘着テーブ(図示しない)によってと粘着テーブ(図示しない)に持したかりになりれて電子部品28のリード線 送り孔28に振うといるのはなりのがはまり込んでででいる。そしてジャングの大路によりながなどの外部動するとはかいない。またアンリードカッタ32とに発射している。またアカッタ32とに指動する2枚のリードカッタ33とに平力あってアカッタ34とによってランフルテービングのアルテービングのアファルテービングルフェージャングには対しています。カッタ34とによってランフルテービングには対しています。カーブカッタ34とによって、ジャングを表示しています。カーブカッタ34とによって、ジャングを表示しています。

## 我周切59-227200 (3)

品30の台紙テーブ27と粘着テーブとが切断される。上記平カッタ32内にはシリンダ35、ピストン36、圧縮はね37を組込み、平カッタ32のエア入口38からエアを供給するとピストン36が圧縮はね37を探診するように摺動して、ピストン36を開かたロッド39を平カッタ32の切断ではなると圧縮はね37の弾縮カービストン36が断面はり引込ませるように構成され、タ32の切断面に関動してロッド38を平カッタ32の切断面に関動してロッド38を平カッタ32の切断面に関動してロッド38を平カッタ32の切断面に関動してロッド38を平カッタ32の切断面に関数的に送られるラジアルテービング部品30をリードの断する。

この結果、電子部品2Bのリード線29は第7 図のように先端が♪ とがった状態となる。

リード線2日を切断した電子部品2日は、第日 図に示されるように、挿入チャック4日に保持されて、リード線2日の先端がリード線案内板41の案内孔42に挿入される。案内孔42は中央は 彼られているものの両端は、広がっているのでリ

ガイドピン47とに挟持された状態で下方に進み、第10図に示すようにリード線29の先端が、基板44の挿入孔45に挿入されると、リード線29の先端はとがっていることにより、押棒48の圧力のみによって挿入孔45を通り、第11図から第12図に示すように、電子部品28は基板44に確実に実装される。

ガイドビン47が従来より外径を小さくするととができることにより、基板44の挿入孔45が従来より小さくなるため、電子部品28のリード線29と挿入孔45に挿入した際も、リード線29と挿入孔45との間の隙間を最小限にすることが可能となった。そのため基板44の導電パターン(図示しない)とリード線28とのはんだ付けは確実に行われる。

なおガイドピン47はリード線28の外径より 小さいものとすることができるが、リード線29 より小さくする必要はないので強度の面からもガ イドピン47はリード線29と同一外径であるの が望ましい。

ガイドビン47の凹部48にリード線29がは めこまれるとリード線案内板41は外され、電子 部品28の上方に位置した押棒49は電子部品28 を下方に押す。そして電子部品28が押棒49と

たお上記実施例においては、リード線29はリードカッタ33によって傾斜をもって切断されたが、第13四,第14回に示すような傾斜型のリードカッタ50,51によってリード線52,53の先端を第15回,第16回に示すように、円すい状または角すい状に切断しても良い。特にリード線52,53の中心に位置することにより、ガイドピン4下の凹部4日にはまり最く、挿入作業性がより安定なものとなる。

#### 発明の効果

以上のように本発明は、ランアルテービング部品のリード線をとからせて切断し、基級の挿入孔を通して突出したガイドビンの先端に設けられた凹部に、上記電子部品のリード線の先端をはめるかり、上記基板の挿入孔に上記電子部品のリード線を挿入することにより、ガイドビンを通す基板の挿入孔が小さくなり、リード線と基板の挿入孔まわ

# 抗國智59-227200 (4)

りの事体とのはんだ付けが確実に行える。また基 板の挿入孔を小さくすることができるので、その 挿入孔のまわりの導電パターンを小さくすること ができ、挿入孔間の間隔が小さくなり、基板への 電子部品の実装密度を高くすることができる。

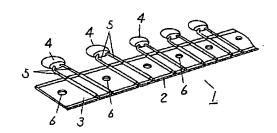
## 4、図面の簡単左説明

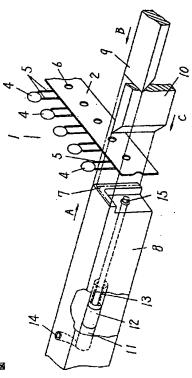
第1 図はラジアルテーピング部品の斜視図、第 2図は従来のラジアルチーピング部品の挿入方法 を説明するためのリード線切断装置の一部切欠斜 視図、第3図(a)~(c) は同装置で切断された電子部 品の正面図、第4図は従来のラジアルテーピング 部品の挿入方法を説明するための電子部品挿入装 置の部分断面図、第5図は同装置の要部断面図、 第8図は本発明の一実施例におけるラジアルテー ピング部品の挿入方法を説明するためのリード線 切断装置の一部切欠斜視図、第7図は同装置で切 断された電子部品の正面図、第8図は本発明の上 記実施例におけるラジアルテーピング部品の挿入 方法を説明するための電子部品挿入装置の部分断 面図、第9図は同装置の要部断面図、第10図~ 第12図は何装置の動作を説明するための要部部 分断面図、第13図,第14図はそれぞれ本発明 の他の実施例におけるラジアルテーピング部品の 挿入方法を説明するためのリード 線切断装置の要 部斜視図、第15図,第16図はそれぞれ本発明 の他の実施例におけるラジアルテーピング部品の 挿入方法を説明するためのリード競挿入装置の要 部部分断面図である。

28……電子部品、28,62,63……リー ド級、30……ラジアルテーピング部品、47… … ガイドピン、48……凹部。

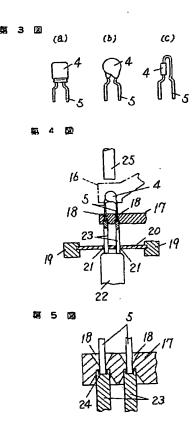
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



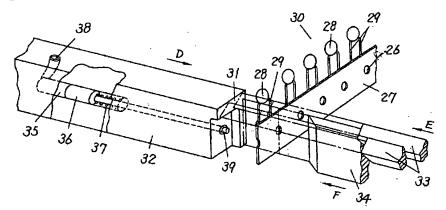




# **北原昭59-227200(5)**

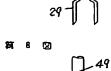


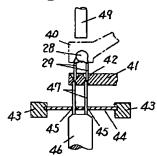


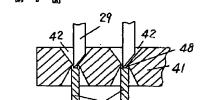


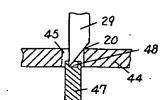
## 我問959-227200(6)

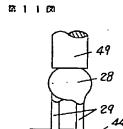




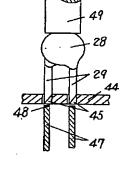


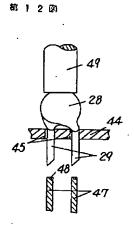




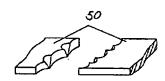


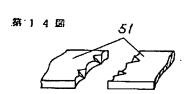
第10図



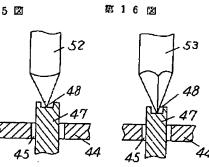


群 1 3 四









# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

•		
un na '		
SIDES	•	
•		·
WING		
	· ·	
GRAPHS		
MENT		•
TED ARE P	OOR QUAL	ITY
	<del></del>	
	GRAPHS MENT	WING GRAPHS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.